

第48回ソルダリング分科会プログラム

日時:平成21年 10月 23日(金) 10:30～16:05

場所:自動車会館 大会議室(東京都千代田区)

主 題 「様々なソルダリング技術」

	時 間	題 目	講 演 者
平成 21年 10月 23日 金曜 日	10:30～ 11:50	司会 三谷 進 (ニホンハンダ(株))	
		『耐落下衝撃特性に優れた 鉛フリーはんだボール材料』 (40分)	新日本製鐵(株) 先端技術研究所 ○田中將元
		『Super Juffit 法によるはんだバンプ形成 技術 ―微細回路への展開―』 (40分)	昭和電工(株)エレクトロニクス事業企画室 ○堺 丈和、荘司孝志
	11:50～ 13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～ 13:10	分 科 会 議 事	
	13:10～ 14:30	司会 山下 志郎 ((株)日立製作所)	
		『スーパーソルダー ～ファインピッチ はんだプリコート技術～』 (40分)	ハリマ化成(株) 電子材料事業部 ○長谷川拓
		『Precoat by Powder Sheet (PPS)法による 微小はんだプリコート形成技術』 (40分)	千住金属工業(株) 栃木事業所 開発技術部R&Dセンター ○鶴田加一
	14:30～ 14:45	休 憩	
	14:45～ 16:05	司会 大森 弘治 (松下電器産業(株))	
		『錫の酸化皮膜に対するギ酸の改質作用と 接合強度への影響』 (40分)	群馬大学大学院工学研究科 ○小山真司
		『後付部品のはんだ付け新工法について』 (40分)	セイテック(株) ○吉行一貴、青木建二

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。